

Todos os produtos HIMA mencionados neste manual estão protegidos pela marca registrada da HIMA. A não ser que seja mencionado de outra forma, isso também se aplica aos outros fabricantes e seus produtos mencionados.

Todos os dados e avisos técnicos neste manual foram elaborados com o máximo de cuidado, considerando medidas de controle de garantia de qualidade efetiva. Em caso de dúvidas, dirija-se diretamente à HIMA. A HIMA ficaria grata por quaisquer sugestões, p. ex., informações que ainda devem ser incluídas no manual.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. A HIMA ainda se reserva o direito de modificar o material escrito sem aviso prévio.

Informações mais detalhadas encontram-se na documentação no CD-ROM e na nossa homepage em http://www.hima.com.

© Copyright 2011, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos os direitos reservados.

Contato

O endereço da HIMA é:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107 E-Mail: info@hima.com

Índice de	Alterações	Tipo de alteração	
revisões		técnica	redacional
4.00	Adaptado ao SILworX V4 Edição em português (traduzida)		

Índice

1	Introdução	5
1.1	Estrutura e utilização do manual	5
1.2	Grupo alvo	
1.3	Convenções de representação	
1.3.1	Avisos de segurança	
1.3.2	Avisos de utilização	
2	Segurança	8
2.1	Utilização prevista	8
2.1.1	Requisitos de ambiente	8
2.1.2	Medidas de proteção contra ESD	8
2.2	Perigos residuais	9
2.3	Medidas de precaução de segurança	9
2.4	Informações para emergências	9
3	Descrição do produto	10
3.1	Função de segurança	10
3.1.1	Reação em caso de erro	10
3.2	Volume de fornecimento	10
3.3	Placa de identificação	11
3.4	Estrutura	12
3.4.1	Diagrama de blocos	12
3.4.2	Indicador	13
3.4.3	Indicador de status do módulo	14
3.4.4	Indicador de barramento de sistema	15
3.4.5	Indicador de E/S	15
3.5	Dados do produto	16
3.6	Connector Boards	
3.6.1	Codificação mecânica de Connector Boards	18
3.6.2	Codificação de Connector Boards X-CB 015 5X	
3.6.3	Connector Boards com bornes aparafusados	
3.6.4	Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados	
3.6.5	Connector Boards com conector de cabo	
3.6.6	Pinagem de Connector Boards com conector de cabo	
3.7	Cabo de sistema X-CA 001	_
3.7.1	Codificação do conector de cabo	26

4	Colocação em funcionamento	27
4.1	Montagem	27
4.1.1	Ligação de entradas não utilizadas	27
4.2	Instalação e desinstalação do módulo	28
4.2.1	Montagem de uma Connector Board	28
4.2.2	Instalação e desinstalação de um módulo	30
4.3	Configuração do módulo no SILworX	32
4.3.1	O registro Module	
4.3.2	O registro I/O Submodule DI32_51	
4.3.3	O registro I/O Submodule DI32_51: Channels	
4.3.4	Submodule Status [DWORD]	
4.3.5	Diagnostic Status [DWORD]	
4.4	Variantes de ligação	
4.4.1	Ligações de entrada	
4.4.2	Ligação de transmitter via Field Termination Assembly	41
5	Operação	42
5.1	Operação	42
5.2	Diagnóstico	42
6	Manutenção preventiva	43
6.1	Medidas de manutenção preventiva	43
6.1.1	Carregar o sistema operacional	43
6.1.2	Repetição da verificação	43
7	Colocação fora de serviço	44
8	Transporte	45
9	Eliminação	46
	Anexo	47
	Glossário	47
	Lista de figuras	48
	Lista de tabelas	
	Índice remissivo	

X-DI 32 51 1 Introdução

1 Introdução

O presente manual descreve as características técnicas do módulo e a sua utilização. O manual contém informações sobre a instalação, a colocação em funcionamento e a configuração do SILworX.

1.1 Estrutura e utilização do manual

O conteúdo deste manual é parte da descrição do hardware do sistema eletrônico programável HIMax.

O manual é dividido nos seguintes capítulos principais:

- Introdução
- Segurança
- Descrição do produto
- Colocação em funcionamento
- Operação
- Manutenção preventiva
- Colocação fora de serviço
- Transporte
- Eliminação

Adicionalmente devem ser observados os seguintes documentos:

Nome	Conteúdo	Nº do documento
Manual de sistema HIMax	Descrição do Hardware do sistema HIMax	HI 801 242 P
Manual de segurança HIMax	Funções de segurança do sistema HIMax	HI 801 241 P
Manual de comunicação HIMax	Descrição da comunicação e dos protocolos	HI 801 240 P
Ajuda Online SILworX (OLH)	Operação do SILworX	-
Primeiros passos	Introdução ao SILworX	HI 801 239 P

Tabela 1: Manuais adicionalmente em vigor

Os manuais atuais encontram-se na homepage da HIMA em www.hima.com. Com ajuda do índice de revisão na linha de rodapé, a atualidade de manuais eventualmente disponíveis pode ser comparada à versão na internet.

1.2 Grupo alvo

Este documento dirige-se a planejadores, projetistas e programadores de sistemas de automação, bem como pessoas autorizadas para colocação em funcionamento, operação e manutenção dos equipamentos e do sistema. Pressupõem-se conhecimentos especializados na área de sistemas de automatização direcionados à segurança.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 5 de 52

1 Introdução X-DI 32 51

1.3 Convenções de representação

Para a melhor legibilidade e para clarificação, neste documento valem as seguintes convenções:

Negrito Ênfase de partes importantes do texto.

Denominações de botões, itens de menu e registros no SILworX

que podem ser clicados.

Itálico Parâmetros de sistema e variáveis

Courier Introdução de dados tal qual pelo usuário

RUN Denominações de estados operacionais em letras maiúsculas Cap. 1.2.3 Notas remissivas são híperlinks, mesmo quando não são

especialmente destacadas. Ao posicionar o cursor nelas, o mesmo muda sua aparência. Ao clicar, o documento salta

para o respectivo ponto.

Avisos de segurança e utilização são destacados de forma especial.

1.3.1 Avisos de segurança

Os avisos de segurança no documento são representados como descrito a seguir. Para garantir o menor risco possível devem ser observados sem excepção. A estrutura lógica é

- Palavra sinalizadora: Perigo, Atenção, Cuidado, Nota
- Tipo e fonte do perigo
- Consequências do perigo
- Como evitar o perigo

A PALAVRA SINALIZADORA



Tipo e fonte do perigo! Consequências do perigo Como evitar o perigo

O significado das palavras sinalizadoras é

- Perigo: No caso de n\u00e3o-observ\u00e1ncia resultam les\u00f3es corporais graves at\u00e9 a morte
- Atenção: No caso de não-observância há risco de lesões corporais graves até a morte
- Cuidado: No caso de não-observância há risco de lesões corporais leves
- Nota: No caso de não-observância ha risco de danos materiais

NOTA



Tipo e fonte dos danos! Como evitar os danos

Página 6 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

X-DI 32 51 1 Introdução

Avisos de utilização 1.3.2 Informações adicionais são estruturadas de acordo com o seguinte exemplo: **i** Neste ponto está o texto das informações adicionais. Dicas úteis e macetes aparecem no formato: **DICA**

Neste ponto está o texto da dica.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 7 de 52 2 Segurança X-DI 32 51

2 Segurança

É imprescindível ler informações de segurança, avisos e instruções neste documento. Apenas utilizar o produto observando todos os regulamentos e normas de segurança.

Este produto é operado com SELV ou PELV. Do módulo em si não emana nenhum perigo. Utilização na área Ex é permitida apenas com medidas adicionais.

2.1 Utilização prevista

Componentes HIMax são previstos para a instalação de sistemas de comando direcionados à segurança.

Para a utilização de componentes no sistema HIMax devem ser satisfeitos os seguintes requisitos.

2.1.1 Requisitos de ambiente

Tipo de requisito	Faixa de valores
Classe de proteção	Classe de proteção III conforme IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40+85 °C
Contaminação	Grau de contaminação II conforme IEC/EN 61131-2
Altura de instalação	< 2000 m
Caixa	Padrão: IP 20
Tensão de alimentação	24 VDC

Tabela 2: Requisitos de ambiente

Condições de ambiente diferentes das indicadas neste manual podem levar a avarias operacionais do sistema HIMax.

2.1.2 Medidas de proteção contra ESD

Apenas pessoal com conhecimentos sobre medidas de proteção contra ESD pode efetuar alterações ou ampliações do sistema ou a substituição de módulos.

NOTA



Danos no equipamento por descarga eletrostática!

- Usar para os trabalhos um posto de trabalho protegido contra descarga eletrostática e usar uma fita de aterramento.
- Guardar o aparelho protegido contra descarga eletrostática, p. ex., na embalagem.

Página 8 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

X-DI 32 51 2 Segurança

2.2 Perigos residuais

Do módulo HIMax em si não emana nenhum perigo.

Perigos residuais podem ser causados por:

- Erros do projeto
- Erros no programa de aplicação
- Erros na fiação

2.3 Medidas de precaução de segurança

Observar as normas de segurança em vigor no local de utilização e usar o equipamento de proteção prescrito.

2.4 Informações para emergências

Um sistema de comando HIMax é parte da tecnologia de segurança de uma instalação. A falha do sistema de comando coloca a instalação no estado seguro.

Em casos de emergência é proibida qualquer intervenção que impeça a função de segurança dos sistemas HIMax.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 9 de 52

3 Descrição do produto

O módulo padrão X-DI 32 51 é um módulo digital de entrada e destina-se à utilização no sistema eletrônico programável (PES) HIMax.

O módulo pode ser utilizado em todos os slots do suporte básico, exceto nos slots para os módulos de barramento de sistema, maiores detalhes no Manual de sistema HI 801 242 P.

O módulo serve para a avaliação de até 32 sinais de entrada digitais.

O módulo padrão pode ser operado junto com módulos direcionados à segurança em um suporte básico.

O módulo padrão é sem retroalimentação para os módulos direcionados à segurança. Isso inclui especialmente CEM, segurança elétrica, comunicação para X-SB e X-CPU e o programa de aplicação.

O módulo e a Connector Board são codificados mecanicamente, veja Capítulo 3.6.1. Assim evita-se que um módulo direcionado à segurança seja substituído por um módulo padrão.

As normas pelas quais os módulos e o sistema HIMax são verificados e certificados podem ser consultadas no Manual de segurança HI 801 241 P.

3.1 Função de segurança

O módulo não realiza nenhuma função relacionada à segurança.

O módulo avalia os sinais de entrada digitais e os disponibiliza ao programa de aplicação.

Os parâmetros e status deste módulo não podem ser utilizados para funções de segurança.

3.1.1 Reação em caso de erro

No caso de erros, as variáveis de entrada atribuídas fornecem o valor inicial para o programa de aplicação.

Para que as variáveis de entrada forneçam o valor 0 ao programa de aplicação no caso de falhas, os valores iniciais devem ser ajustados para 0.

O módulo ativa o LED Error na placa frontal.

3.2 Volume de fornecimento

O módulo precisa para a operação de uma Connector Board compatível. Ao usar um FTA, um cabo de sistema é necessário para conectar a Connector Board com o FTA. As Connector Boards, o cabo de sistema e os FTAs não fazem parte do volume de fornecimento do módulo.

A descrição das Connector Boards ocorre no Capítulo 3.6, a dos cabos de sistema no Capítulo 3.7. Os FTAs são descritos em manuais separados.

Página 10 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

3.3 Placa de identificação

A placa de identificação contém os seguintes dados importantes:

- Nome do produto
- Marca de certificação
- Código de barras (código 2D ou traços)
- Número de peça (Part-No.)
- Índice de revisões do hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisões do software (SW-Rev.)
- Tensão de operação (Power)
- Dados Ex (se cabível)
- Ano de fabricação (Prod-Year:)



Figura 1: Placa de identificação, como exemplo

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 11 de 52

3.4 Estrutura

O módulo está equipado com 32 entradas digitais (24 V) para sinais digitais, contatores e iniciadores (2 e 3 fios). Para a detecção segura de um nível High na entrada digital, o limiar de tensão e o limiar de corrente (veja Tabela 8) devem ser ultrapassados.

As oito alimentações à prova de curto (S1+ a S8+) alimentam quatro saídas de alimentação cada. A cada entrada digital está atribuída uma saída de alimentação.

O sistema de processadores do módulo de E/S direcionado à segurança comanda e supervisiona o nível de E/S. Os dados e estados do módulo de E/S são transmitidos aos módulos de processador mediante o barramento de sistema redundante. O barramento de sistema é configurado como redundante por motivos da disponibilidade. A redundância apenas está garantida se ambos os módulos do barramento de sistema foram encaixados no suporte básico e configurados no SILworX.

LEDs indicam o status das entradas digitais no indicador, veja Capítulo 3.4.2.

3.4.1 Diagrama de blocos

O seguinte diagrama de blocos mostra a estrutura do módulo:

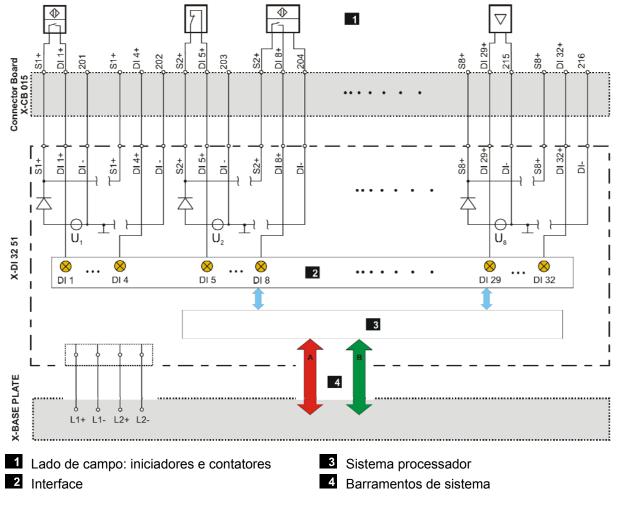


Figura 2: Diagrama de blocos

Página 12 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

3.4.2 Indicador

A figura a seguir reproduz o indicador do módulo.

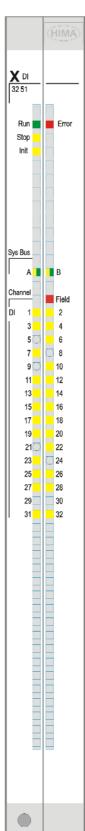


Figura 3: Indicador

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 13 de 52

Os diodos luminosos indicam o estado operacional do módulo.

Os diodos luminosos do módulo são divididos em três categorias:

- Indicador de status do módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicador de barramento de sistema (A, B)
- Indicador E/S (DI 1...32, Field)

Ao ligar a tensão de alimentação sempre ocorre um teste dos diodos luminosos no qual por um breve momento todos os diodos luminosos acendem.

Definição das frequências de piscar:

Na tabela a seguir são definidas as frequências de piscar dos LEDs:

Nome	Frequência de piscar
Piscar1	liga longo (aprox. 600 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar2	liga curto (aprox. 200 ms), desliga curto (aprox. 200 ms), liga curto (aprox. 200 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar x	Comunicação Ethernet: Piscando no ritmo da transmissão de dados

Tabela 3: Frequências de piscar dos diodos luminosos

3.4.3 Indicador de status do módulo

Estes diodos luminosos estão montados na parte superior da placa frontal.

LED	Cor	Status	Significado
Run	Verde	Liga	Módulo no estado RUN, operação normal
		Piscar1	Módulo no estado STOP/OS_DOWNLOAD ou RUN/UP STOP (só para módulos de processador)
		Desliga	Módulo não no estado RUN, observar os demais LEDs de status
Error	Vermelho	Liga/Piscar1	A falha interna do módulo detectada mediante auto-teste, p. ex., falha de hardware, software ou falhas da alimentação com tensão. Falhas ao carregar o sistema operacional
		Desliga	Operação normal
Stop	Amarelo	Liga	Módulo no estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Piscar1	Módulo no estado STOP/INVALID CONFIGURATION ou STOP/OS_DOWNLOAD
		Desliga	Módulo não está no estado STOP, observar os demais LEDs de status
Init	<u>Amarelo</u>	Liga	Módulo no estado INIT
		Piscar1	Módulo no estado LOCKED
		Desliga	O módulo não está no estado INIT nem em LOCKED, observar os demais LEDs de status

Tabela 4: Indicador de status do módulo

Página 14 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

3.4.4 Indicador de barramento de sistema

Os diodos luminosos para o indicador de barramento de sistema possuem a inscrição *Sys Bus*.

LED	Cor	Status	Significado
Α	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 1
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 1
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 1 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
В	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 2
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 2
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 2 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
A+B	Desliga	Desliga	Sem conexão lógica e física aos módulo de barramento de sistema nos slots 1 e 2

Tabela 5: Indicador de barramento de sistema

3.4.5 Indicador de E/S

Os diodos luminosos do indicador de E/S possuem a inscrição Channel.

LED	Cor	Status	Significado
Channel	Amarelo	Liga	Nível High ativo
132		Piscar2	Falha de canal
		Desliga	Nível Low ativo
Field	Vermelho	Piscar2	Erro de campo em no mínimo um canal ou alimentação
		Desliga	Lado de campo sem erros

Tabela 6: Diodos luminosos do indicador de E/S

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 15 de 52

3.5 Dados do produto

Informações gerais				
Tensão de alimentação	24 VDC, -15%+20%, w _s ≤ 5%, SELV, PELV			
Consumo de corrente	mín. 600 mA (sem canais/alimentações) máx. 1,5 A (no caso de curto das alimentações)			
Consumo de corrente por canal	mín. < 1 mA (sem alimentação) máx. 26 mA (com alimentação)			
Temperatura de operação	0 °C+60 °C			
Temperatura de armazenamento	-40 °C+85 °C			
Umidade	máx. de 95% de umidade relativa, sem condensação			
Grau de proteção	IP 20			
Dimensões (H x L x P) em mm	310 x 29,2 x 230			
Massa	aprox. 1,0 kg			

Tabela 7: Dados do produto

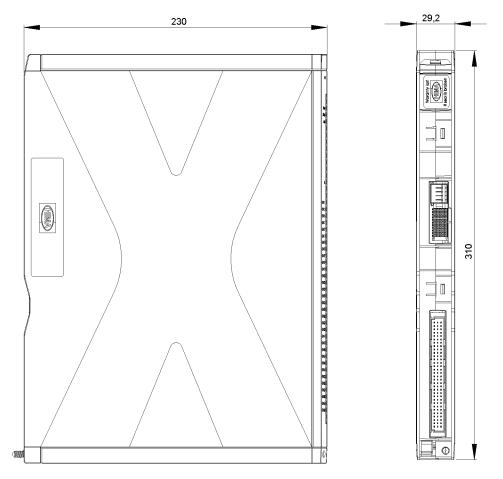


Figura 4: Vistas

Página 16 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

Entradas digitais		
Quantidade de entradas (número de canais)	32 unipolar com polo de referência DI-/L-, não galvanicamente separadas entre si	
Tipo de entrada	consumidor de corrente, 24 V, Tipo 3 conf. IEC 61131-2	
Tensão de entrada nominal	024 V	
Faixa de uso tensão de entrada	-330 V (limite de corrente aprox. 2,5 mA)	
Faixa de tensão nível Low	-35 V	
Faixa de tensão nível High	1130 V	
Ponto de comutação	típ. 9,3 V ± 0,4 V (2,1 mA ± 0,15 mA)	
Renovação de valores de medição (no programa de aplicação)	Tempo de ciclo do programa de aplicação	

Tabela 8: Dados técnicos das entradas digitais

Alimentação		
Quantidade alimentações	8 com 4 saídas cada	
Tensão de saída alimentação	Tensão de alimentação – 2,5 V	
Corrente de saída alimentação	100 mA por grupo	
	à prova de curto circuito	
Atribuição das saídas de alimentação		
Para a alimentação sempre deve ser usada a saída de alimentação atribuída à respectiva entrada!		
Alimentação S1+	DI1+DI4+	
Alimentação S2+	DI5+DI8+	
Alimentação S3+	DI9+DI12+	
Alimentação S4+	DI13+DI16+	
Alimentação S5+	DI17+DI20+	
Alimentação S6+	DI21+DI24+	
Alimentação S7+	DI25+DI28+	
Alimentação S8+	DI29+DI32+	

Tabela 9: Dados técnicos da alimentação

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 17 de 52

3.6 Connector Boards

Uma Connector Board conecta o módulo ao nível de campo. O módulo e a Connector Board em conjunto formam uma unidade funcional. Antes da instalação do módulo, montar a Connector Board no slot previsto.

Para o módulo estão disponíveis as seguintes Connector Boards:

Connector Board	Descrição
X-CB 015 51	Connector Board com bornes aparafusados
X-CB 015 52	Connector Board redundante com bornes aparafusados
X-CB 015 53	Connector Board com conector de cabo
X-CB 015 54	Connector Board redundante com conector de cabo

Tabela 10: Connector Boards disponíveis

3.6.1 Codificação mecânica de Connector Boards

Módulos de E/S e Connector Boards são codificados mecanicamente a partir da Revisão AS00 do hardware para impedir o equipamento com módulos de E/S incompatíveis. Pela codificação é excluído o equipamento incorreto e assim, eliminam-se as consequências para módulos redundantes e para o campo. Além disso, o equipamento com módulos incorretos não influencia o sistema HIMax, pois apenas módulos corretamente configurados no SILworX entram no modo RUN.

Módulos de E/S e as Connector Board correspondentes são equipados com uma codificação mecânica em forma de cunhas. As cunhas de codificação no conector F da Connector Board entram nos recessos do conector M do módulo de E/S, veja Figura 5.

Módulos de E/S codificados apenas podem ser inseridos nas Connector Boards correspondentes.

Página 18 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

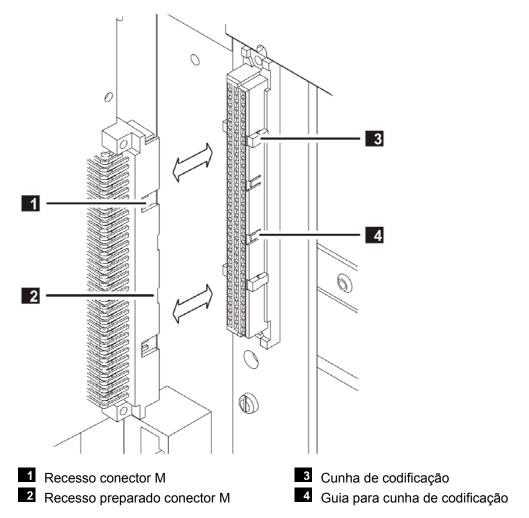


Figura 5: Exemplo de uma codificação

Módulos de E/S codificados apenas podem ser colocados em Connector Boards não codificadas. Módulos de E/S não codificados não podem ser colocados em Connector Boards codificadas.

3.6.2 Codificação de Connector Boards X-CB 015 5X

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
Χ		Χ	Χ			Χ	

Tabela 11: Posição das cunhas de codificação

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 19 de 52

3.6.3 Connector Boards com bornes aparafusados

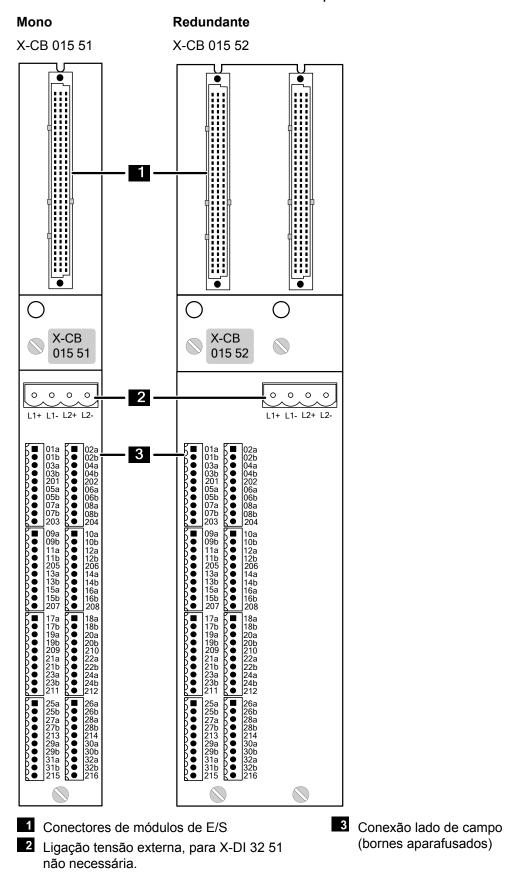


Figura 6: Connector Boards com bornes aparafusados

Página 20 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

3.6.4 Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados

Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	01a	S1+	1	02a	S1+
2	01b	DI1+	2	02b	DI2+
3	03a	S1+	3	04a	S1+
4	03b	DI3+	4	04b	DI4+
5	201	DI-	5	202	DI-
6	05a	S2+	6	06a	S2+
7	05b	DI5+	7	06b	DI6+
8	07a	S2+	8	08a	S2+
9	07b	DI7+	9	08b	DI8+
10	203	DI-	10	204	DI-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	09a	S3+	1	10a	S3+
2	09b	DI9+	2	10b	DI10+
3	11a	S3+	3	12a	S3+
4	11b	DI11+	4	12b	DI12+
5	205	DI-	5	206	DI-
6	13a	S4+	6	14a	S4+
7	13b	DI13+	7	14b	DI14+
8	15a	S4+	8	16a	S4+
9	15b	DI15+	9	16b	DI16+
10	207	DI-	10	208	DI-
10	201	-וטו	10	200	DI-
N° de pino	Denominação	Sinal	N° de pino	Denominação	Sinal
Nº de pino			Nº de pino		
N° de pino 1 2	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
Nº de pino 1 2 3	Denominação 17a	Sinal S5+	Nº de pino	Denominação 18a	Sinal S5+
Nº de pino 1 2 3 4	Denominação 17a 17b	Sinal S5+ DI17+	Nº de pino 1 2 3 4	Denominação 18a 18b	Sinal S5+ DI18+
Nº de pino 1 2 3 4 5	Denominação 17a 17b 19a	Sinal S5+ DI17+ S5+	N° de pino 1 2 3	Denominação 18a 18b 20a	Sinal S5+ DI18+ S5+
Nº de pino 1 2 3 4 5	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+	Nº de pino 1 2 3 4 5	Denominação 18a 18b 20a 20b	Sinal S5+ DI18+ S5+ DI20+
Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 17a 17b 19a 19b 209	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI-	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 18a 18b 20a 20b 210	Sinal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI-
Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a	Sinal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+
Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7 8	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+	Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b	Sinal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+
Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI-	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1-
Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7 8	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal	Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b	Sinal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+
Nº de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nº de pino 1 2	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+ D126+
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b 27a	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+ S7+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b 28a	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+ D126+ S7+
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b 27a 27b	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+ S7+ DI27+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b 28a 28b	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+ D126+ S7+ D128+
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b 27a 27b 213	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI-	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b 28a 28b 214	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+ D126+ S7+ D128+ D1-
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b 27a 27b 213 29a	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b 28a 28b 214 30a	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+ D126+ S7+ D128+
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b 27a 27b 213	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+ DI29+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b 28a 28b 214	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+ D126+ S7+ D128+ D1- S8+ D1- S8+ D1-
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b 27a 27b 213 29a 29b 31a	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+ DI29+ S8+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 8	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b 28a 28b 214 30a 30b 32a	Sinal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Sinal S7+ DI26+ S7+ DI28+ DI- S8+ DI- S8+ DI- S8+ DI- S8+
N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Denominação 25a 25b 27a 27b 213 29a 29b	Sinal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Sinal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+ DI29+	N° de pino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pino 1 2 3 4 5 6 7	Denominação 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Denominação 26a 26b 28a 28b 214 30a 30b	Sinal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Sinal S7+ D126+ S7+ D128+ D1- S8+ D1- S8+ D1-

Tabela 12: Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 21 de 52

A ligação do lado de campo e da alimentação com tensão externa ocorre com conectores de bornes que são encaixados nas réguas de pinos da Connector Board.

Os conectores de bornes possuem as seguintes características:

Ligação lado de campo				
Conector de bornes	8 un., 10 pinos			
Seção transversal do	0,21,5 mm ² (unifilar)			
condutor	0,21,5 mm ² (fio fino)			
	0,21,5 mm ² (com terminal tubular)			
Comprimento de	6 mm			
decapagem				
Chave de fenda	Fenda 0,4 x 2,5 mm			
Binário de aperto	0,20,25 Nm			

Tabela 13: Características dos conectores de bornes

Página 22 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

3.6.5 Connector Boards com conector de cabo

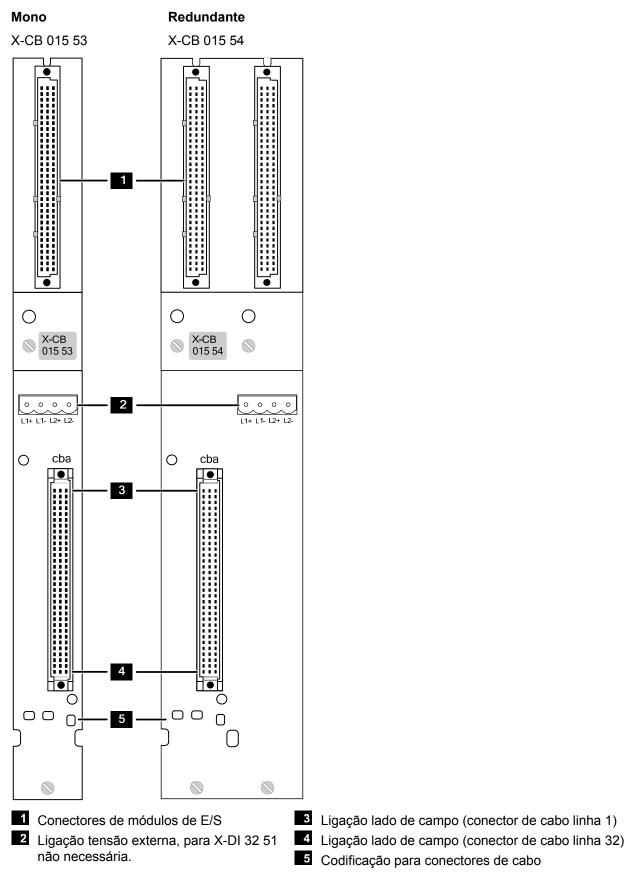


Figura 7: Connector Boards com conector de cabo

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 23 de 52

3.6.6 Pinagem de Connector Boards com conector de cabo

Para estas Connector Boards, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7. Os conectores de cabo e as Connector Boards são codificados.

Pinagem de conectores!

A seguinte tabela descreve a pinagem dos conectores do cabo de sistema.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100:

Linha	С		b	b		a	
LIIIIa	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor	
1	livre		DI32+	amarelo-azul	reservado	vermelho 1)	
2	livre		DI31+	verde-azul	reservado	azul 1)	
3	livre		DI30+	amarelo-rosa	reservado	rosa 1)	
4	livre		DI29+	rosa-verde	reservado	cinza 1)	
5	livre		DI28+	amarelo-cinza	livre		
6	livre		DI27+	cinza-verde	livre		
7	livre		DI26+	marrom-preto	livre		
8	livre		DI25+	branco-preto	livre		
9	livre		DI24+	marrom-vermelho	livre		
10	livre		DI23+	branco-vermelho	livre		
11	livre		DI22+	marrom-azul	livre		
12	livre		DI21+	branco-azul	livre		
13	livre		DI20+	rosa-marrom	livre		
14	livre		DI19+	branco-rosa	livre		
15	livre		DI18+	cinza-marrom	livre		
16	livre		DI17+	branco-cinza	livre		
17	livre		DI16+	amarelo-marrom	DI-	amarelo 1)	
18	livre		DI15+	branco-amarelo	DI-	verde 1)	
19	livre		DI14+	marrom-verde	DI-	marrom 1)	
20	livre		DI13+	branco-verde	DI-	branco 1)	
21	livre		DI12+	vermelho-azul	DI-	vermelho-preto	
22	livre		DI11+	cinza-rosa	DI-	azul-preto	
23	livre		DI10+	violeta	DI-	rosa-preto	
24	livre		DI9+	preto	DI-	cinza-preto	
25	livre		DI8+	vermelho	S8+	rosa-vermelho	
26	livre		DI7+	azul	S7+	cinza-vermelho	
27	livre		DI6+	rosa	S6+	rosa-azul	
28	livre		DI5+	cinza	S5+	cinza-azul	
29	livre		DI4+	amarelo	S4+	amarelo-preto	
30	livre		DI3+	verde	S3+	verde-preto	
31	livre		DI2+	marrom	S2+	amarelo-vermelho	
32	livre		DI1+	branco	S1+	verde-vermelho	

Tabela 14: Pinagem dos conectores de cabo do cabo de sistema

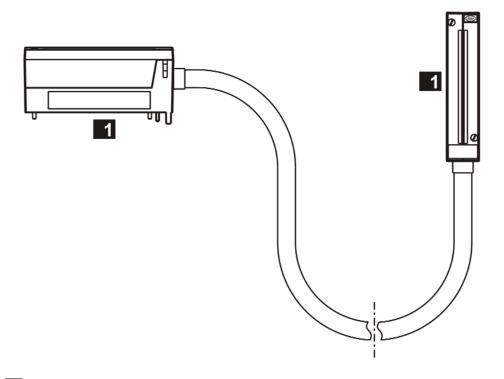
Página 24 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

3.7 Cabo de sistema X-CA 001

O cabo de sistema X-CA 001 conecta as Connector Boards X-CB 015 53/54 com os Field Termination Assemblies.

Informações gerais	
Cabo	LIYY-TP 38 x 2 x 0,25 mm ²
Condutor	Fio fino
Diâmetro externo médio (d)	aprox. 15,2 mm
Raio mínimo de dobradura	
instalação fixa	5 x d
móvel	10 x d
Comportamento de combustão	Resistente a chamas e autoextintor conf. IEC 60332-1-22-2
Comprimento	830 m
Codificação de cores	Orientado na DIN 47100, veja Tabela 14.

Tabela 15: Dados de cabo



1 Conectores de cabo idênticos

Figura 8: X-CA 001 01 n

O cabo de sistema está disponível nas seguintes variantes padrão:

Cabo de sistema	Descrição	Comprimento
X-CA 001 01 8	Conectores de cabos de ambos os lados.	8 m
X-CA 001 01 15		15 m
X-CA 001 01 30		30 m

Tabela 16: Cabos de sistema disponíveis

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 25 de 52

3.7.1 Codificação do conector de cabo

Os conectores de cabo são equipados com três pinos de codificação. Desta forma, os conectores de cabos apenas podem ser inseridos em Connector Boards e FTAs com a respectiva codificação, veja Figura 7.

Página 26 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

4 Colocação em funcionamento

Este capítulo descreve a instalação e configuração do módulo, bem como as suas variantes de ligação. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

4.1 Montagem

Observar os seguintes pontos durante a montagem:

- Somente operar com os componentes de ventilação correspondentes, veja Manual de sistema HI 801 242 P.
- Somente operar com a Connector Board correspondente, veja Capítulo 3.6.
- O módulo inclusive suas peças de conexão deve ser configurado para alcançar no mínimo o grau de proteção IP 20 conf. EN 60529: 1991 + A1:2000.

NOTA



Danos por ligação incorreta!

Não-observância pode resultar em danos nos componentes eletrônicos. Os seguintes pontos devem ser observados.

- Conectores e bornes do lado de campo
 - Na ligação dos conectores e bornes ao lado de campo, observar medidas adequadas de aterramento.
 - Para a ligação dos iniciadores e contatos de comutação às entradas digitais é permitido um cabo não blindado.
 - Colocar a blindagem do lado do módulo no trilho de blindagem de cabos (usar borne de conexão de blindagem SK 20 ou equivalente).
 - No caso de condutores multifilares, a HIMA recomenda colocar terminais tubulares nas extremidades dos condutores. Os bornes de ligação devem ser adequados para a conexão das bitolas dos condutores utilizados.
- No caso de utilizar a alimentação, deve ser usada a saída de tensão atribuída à respectiva entrada, veja Tabela 9.
- A HIMA recomenda usar a alimentação do módulo. No caso de falhas de função de uma unidade externa de alimentação ou medição, a entrada digital afetada do módulo pode ser sobrecarregada e sofrer danos. Se a alimentação externa for necessária, verificar os limiares de comutação após uma sobrecarga não-transiente acima dos valores máximos do módulo.
- Uma ligação redundante das entradas deve ser realizada mediante as respectivas Connector Boards, veja Capítulos 3.6 e 4.4.

4.1.1 Ligação de entradas não utilizadas

Entradas não utilizadas podem permanecer abertas e não precisam ser terminadas. Para evitar curtos e faíscas no campo, não é permitido conectar condutores com pontas abertas do lado de campo às Connector Boards.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 27 de 52

4.2 Instalação e desinstalação do módulo

Este capítulo descreve a substituição de um módulo existente ou a inserção de um módulo novo.

Ao desmontar um módulo, a Connector Board permanece no suporte básico HIMax. Isso evita fiação dispendiosa adicional nos bornes de ligação, pois todas as ligações de campo são ligadas através da Connector Board do módulo.

4.2.1 Montagem de uma Connector Board

Ferramentas e meios auxiliares

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Connector Board compativel

Montar a Connector Board:

- 1. Inserir a Connector Board com a ranhura para cima no trilho guia (veja a este respeito o desenho na continuação). Engatar a ranhura no pino do trilho guia.
- 2. Apoiar a Connector Board sobre o trilho de blindagem de cabo.
- 3. Aparafusar ao suporte básico mediante os dois parafusos a prova de perda. Primeiramente inserir o parafuso inferior, depois o superior.

Desmontar a Connector Board:

- 1. Desparafusar do suporte básico os dois parafusos a prova de perda.
- 2. Levantar a Connector Board do trilho de blindagem de cabo na parte inferior.
- 3. Puxar a Connector Board para fora do trilho guia.

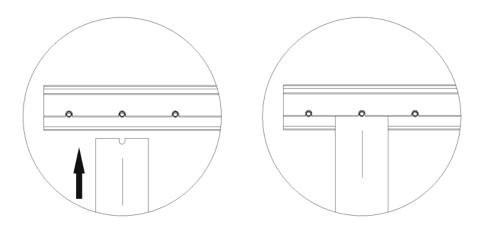


Figura 9: Inserir a Connector Board

Página 28 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

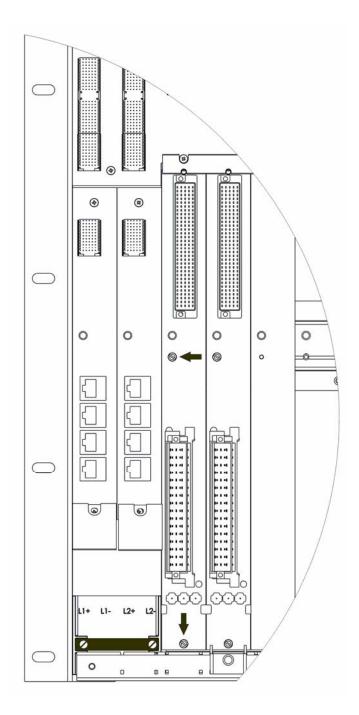


Figura 10: Aparafusar a Connector Board

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 29 de 52

4.2.2 Instalação e desinstalação de um módulo

Este capítulo descreve a instalação e desinstalação de um módulo HIMax. Um módulo pode ser instalado e desinstalado enquanto o sistema HIMax está em operação.

NOTA



Danos nos conectores de encaixe por emperramento! Não-observância pode resultar em danos no sistema de comando. Sempre inserir o módulo no suporte básico de forma cautelosa.

Ferramentas

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Chave de fenda, fenda 1,2 x 8,0 mm

Instalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas para a posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Inserir o módulo na parte superior no perfil de encaixe, veja 1.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para dentro do suporte básico e engatar com leve pressão, veja 2.
- 4. Aparafusar o módulo, veja 3.
- 5. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 6. Travar a chapa de cobertura.

Desinstalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas na posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Soltar o parafuso, veja 3.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para fora do suporte básico e empurrar com leve pressão para cima, veja 2 e 1.
- 4. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 5. Travar a chapa de cobertura.

Página 30 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

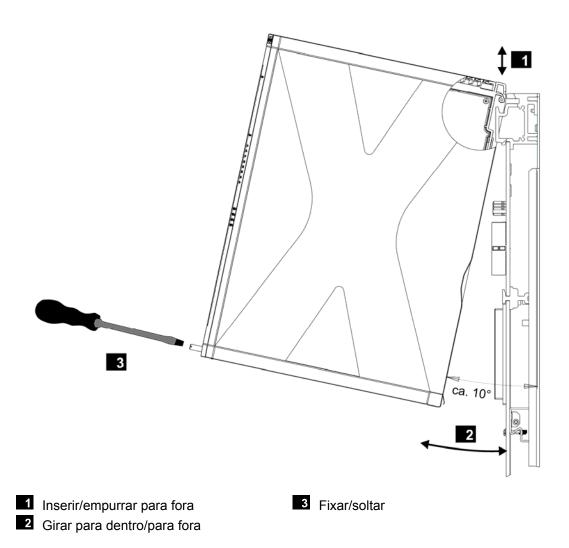


Figura 11: Instalar e desinstalar módulo

Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador apenas brevemente durante a operação do sistema HIMax (< 10 min), pois isso prejudica a convecção forçada de ar.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 31 de 52

4.3 Configuração do módulo no SILworX

O módulo é configurado no Hardware Editor da ferramenta de programação SILworX.

Observar os seguintes pontos durante a configuração:

- Para o diagnóstico do módulo e dos canais, é possível avaliar adicionalmente ao valor de medição todos os parâmetros de sistema no programa de aplicação. Informações mais detalhadas sobre os parâmetros de sistema podem ser encontradas nas tabelas a partir do Capítulo 4.3.1.
- Se um grupo de redundância for criado, a configuração do grupo de redundância ocorre nos seus registros. Os registros do grupo de redundância divergem dos registros dos módulos individuais, veja as seguintes tabelas.

Para a avaliação dos parâmetros de sistema no programa de aplicação, devem ser atribuídas variáveis globais aos parâmetros de sistema. Executar este passo no Hardware Editor, na visualização de detalhe do módulo.

As seguintes tabelas contêm os parâmetros de sistema do módulo na mesma ordem como no Hardware Editor do SILworX.

DICA

Para a conversão dos valores hexadecimais em sequências de Bits é útil, p. ex., a calculadora do Windows®, na visão **científico**.

Página 32 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

4.3.1 O registro Module

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema do módulo.

Nome		R/W	Descrição
Estes status e parâr	netros são ir	ntroduzid	dos diretamente no Hardware Editor.
Name		W	Nome do módulo
Spare Module		W	Ativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico não é avaliado como erro. Desativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico é avaliado como erro. Ajuste padrão: Desativado Apenas é exibido no registro do grupo de redundância!
Noise Blanking		W	Permitir supressão de avarias pelo módulo processador
			 (Ativado/Desativado). Ajuste padrão: Ativado A reação de erro após uma avaria transiente é suprimida até o tempo de segurança. O último valor de processo válido
			permanece para o programa de aplicação.
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Os seguintes status de aplicação.	e parâmetro	s poden	m ser atribuídos a variáveis globais e usados no programa
Module OK	BOOL	R	TRUE: Operação Mono: sem erros de módulo. Operação de redundância: no mínimo um dos módulos redundantes não está com erro de módulo (lógica OU). FALSE: Erro de módulo Erro de canal de um canal (sem erros externos). Módulo não está colocado.
Module Status	DWORD	R	Observar o parâmetro <i>Module Status</i> ! Status do módulo
Module Status	DWORD	K	Codificação Descrição 0x00000001 Erro do módulo 1) 0x00000002 Limiar de temperatura 1 ultrapassado 0x00000004 Limiar de temperatura 2 ultrapassado 0x00000008 Valor de temperatura com erro 0x00000010 Tensão L1+ com erro 0x00000020 Tensão L2+ com erro 0x00000040 Tensões internas com erro 0x80000000 Sem conexão ao módulo 1) 1) Estes erros possuem efeito sobre o status Module OK e não precisam ser avaliados especificamente no programa de aplicação.
Timestamp [µs]	DWORD	R	Fração de microssegundos do carimbo de hora. Momento da medição das entradas digitais
Timestamp [s]	DWORD	R	Fração de segundos do carimbo de hora. Momento da medição das entradas digitais

Tabela 17: Registro Module no Hardware Editor

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 33 de 52

4.3.2 O registro I/O Submodule DI32_51

O registro I/O Submodule DI32 51 contém os seguintes parâmetros de sistema.

Nome		R/W	Descrição
Este parâmetro não pod	e ser alterac	lo.	
Name		W	Nome do módulo, não pode ser alterado
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Os seguintes status e pa de aplicação.	arâmetros po	dem sei	r atribuídos a variáveis globais e usados no programa
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar um valor diagnóstico, deve ser transmitida ao módulo a respectiva ID (codificação veja Capítulo 4.3.5) pelo parâmetro <i>Diagnostic Request</i> .
Diagnostic Response	DINT	R	Logo que a <i>Diagnostic Response</i> retornar a ID (codificação veja Capítulo 4.3.5) da <i>Diagnostic Request</i> , o <i>Diagnostic Status</i> exibirá o valor de diagnóstico solicitado.
Diagnostic Status	DWORD	R	O valor de diagnóstico solicitado conforme <i>Diagnostic Response</i> . No programa de aplicação é possível avaliar as IDs das <i>Diagnostic Request</i> e das <i>Diagnostic Response</i> . Só quando ambas tiverem a mesma ID, o <i>Diagnostic Status</i> irá conter o valor de diagnóstico solicitado.
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Teste de fundo com erro FALSE: Teste de fundo sem erro
Restart on Error	BOOL	W	Cada módulo de E/S que estiver permanentemente desligado devido a erros, pode ser reconduzido ao estado RUN com ajuda do parâmetro <i>Restart on Error</i> . Para este fim, colocar o parâmetro <i>Restart on Error</i> de FALSE para TRUE. O módulo de E/S executa um autoteste completo e apenas assume o status RUN se nenhum erro foi detectado. Ajuste padrão: FALSE
Supply 1 OK	BOOL	R	Sem função
Supply 2 OK	BOOL	R	1
Supply 3 OK	BOOL	R	
Supply 4 OK	BOOL	R	
Supply 5 OK	BOOL	R	
Supply 6 OK	BOOL	R	
Supply 7 OK	BOOL	R	
Supply 8 OK	BOOL	R	
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: sem erros de submódulo Sem erros de canal FALSE: erros de submódulo Erros de canal de um canal (também erros externos)
Submodule Status	DWORD	R	Status do submódulo codificado por Bits (codificação, veja Capítulo 4.3.4)

Tabela 18: O Registro I/O Submodule DO32_51 no Hardware Editor

Página 34 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

4.3.3 O registro I/O Submodule DI32_51: Channels

O registro **I/O Submodule DI32_51: Channels** contém os seguintes parâmetros de sistema para cada entrada digital:

É possível atribuir variáveis globais aos parâmetros de sistema com -> e, assim, usar as mesmas no programa de aplicação. Os valores sem -> devem ser introduzidos diretamente.

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Channel no.		R	Número de canal, definição fixa
-> Channel Value [BOOL]	BOOL	R	Valor booleano da entrada digital LOW ou HIGH.
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: canal sem erros. O valor de canal é válido. FALSE: canal com erros. O valor de entrada e ajustado para FALSE.
Ton [µs]	UDINT	W	Retardo de ligação O módulo indica a mudança de nível de LOW para HIGH somente depois que o nível High estiver ativo mais tempo do que o tempo parametrizado t _{on} . Atenção: O tempo máximo de reação T _R (worst case) aumenta para este canal pelo retardo ajustado, pois uma mudança de nível somente é detectada como tal depois de esgotar o tempo de retardo. Faixa de valores: 0(2 ³¹ - 1) Ajuste padrão: 0
Toff [µs]	UDINT	W	Retardo de desligamento O módulo indica a mudança de nível de HIGH para LOW somente depois que o nível Low estiver ativo mais tempo do que o tempo parametrizado t _{off} . Atenção: O tempo máximo de reação T _R (worst case) aumenta para este canal pelo retardo ajustado, pois uma mudança de nível somente é detectada como tal depois de esgotar o tempo de retardo. Faixa de valores: 0 a (2 ³¹ - 1) Ajuste padrão: 0
Test Suppression [µs]	UDINT	W	O módulo de entrada digital consegue filtrar pulsos de teste externos (comutação breve de HIGH para LOW) da duração t _{pulso} < t _{supr} . O tempo de supressão t _{supr} pode ser parametrizado pelo usuário. O maior tempo de supressão parametrizado de um canal vale para todos os canais deste módulo se para estes canais foi ajustado um tempo de supressão > 0. O ciclo de E/S e, desta forma, também o ciclo do módulo processador aumentam. Faixa de valores: 0500 µs Ajuste padrão: 0 (desativado para este canal)
Redund.	BOOL	W	Requisito: Um módulo redundante deve ter sido criado. Ativado: Ativar a redundância de canal para este canal Desativado: Desativar a redundância de canal para este canal Ajuste padrão: Desativado

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 35 de 52

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Redundancy value	BYTE	W	Ajuste como o valor de redundância é formado. And (E) Or (OU) Ajuste padrão: Or Apenas é exibido no registro do grupo de redundância!

Tabela 19: Status e parâmetros para cada entrada digital

4.3.4 Submodule Status [DWORD]

Codificação da variável Submodule Status.

Codificação	Descrição
0x0000001	Erros da unidade de hardware (submódulo)
0x00000002	Reset de um barramento de E/S
0x00000004	Erro ao inicializar o hardware
0x00000008	Erro durante a verificação dos coeficientes

Tabela 20: Submodule Status [DWORD]

Página 36 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

4.3.5 Diagnostic Status [DWORD]

Codificação da variável **Diagnostic Status**.

ID	Descrição			
0	•	liagnóstico (1002008) são exibidos sequencialmente. om o I/O-Scheduling, o módulo ciclicamente exibe um para cada ID.		
100	Estado de temperatura codificado por Bit 0 = normal Bit0 = 1 : Limiar de temperatura 1 ultrapassado Bit1 = 1 : Limiar de temperatura 2 ultrapassado Bit2 = 1 : Medição de temperatura com erro			
101	Temperatura medida (10 000 Digit/°C)			
200	Estado de tensão codificado por Bit 0 = normal Bit0 = 1 : L1+ (24 V) com erro Bit1 = 1 : L2+ (24 V) com erro			
201	Não usado!			
202				
203				
300	Subtensão com 24 V (BOOL)			
10011032	Status de canal dos canais 132			
	Codificação	Descrição		
	0x0001	Ocorreram erros da unidade de hardware (submódulo)		
	0x0002	Erro de canal devido a erro interno		

Tabela 21: Diagnostic Information [DWORD]

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 37 de 52

4.4 Variantes de ligação

Este capítulo descreve a ligação técnica correta do módulo. As seguintes variantes de ligação são permitidas.

4.4.1 Ligações de entrada

A ligação das entradas ocorre via Connector Boards. Para a ligação redundante, há Connector Boards especiais à disposição, veja Capítulo 3.6.

A alimentação é desacoplada por diodos, assim, no caso de redundância de módulos, é possível que as alimentações de dois módulos possam alimentar um iniciador.

No caso das ligações conf. Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15, é possível utilizar as Connector Boards X-CB 015 51 (com bornes aparafusados) ou X-CB 015 53 (com conector de cabo).

Connector Board S + 1 DI+ 2 X-DI 32 51 Alimentação do transmitter 2 Entrada digital

Figura 12: Ligação com contator ou iniciador de 2 fios

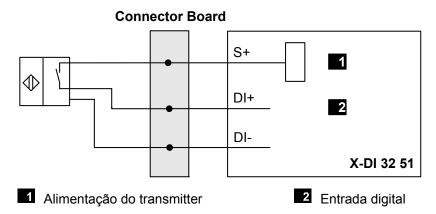


Figura 13: Ligação com iniciador de 3 fios

Página 38 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

Connector Board DI+ DIX-DI 32 51

Entrada digital

Figura 14: Ligação de uma fonte de sinal digital com alimentação galvanicamente separada

Ao ligar uma fonte de sinal com alimentação sem separação galvânica ao módulo de entrada, conectar a massa da fonte de sinal com o L- do sistema HIMax.

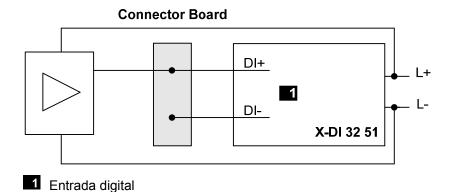


Figura 15: Ligação de uma fonte de sinal digital sem alimentação galvanicamente separada

NOTA



Sobrecorrente por ligação incorreta!

Não-observância pode resultar em danos nos componentes eletrônicos.

Não conectar a massa de uma fonte de sinal digital sem alimentação galvanicamente separada com o DI- do módulo de entrada.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 39 de 52

No caso da ligação redundante conf. Figura 16, Figura 17 e Figura 18. os módulos são colocados de forma adjacente no suporte básico numa Connector Board conjunta.

É possível utilizar as Connector Boards X-CB 015 52 (com bornes aparafusados) ou X-CB 015 54 (com conector de cabo).

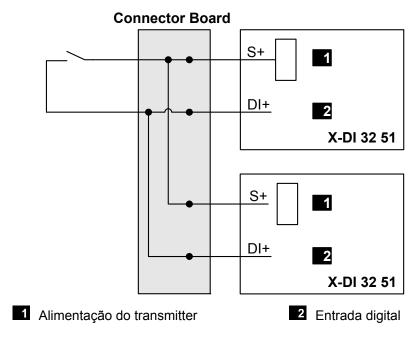


Figura 16: Ligação redundante com contator ou iniciador de 2 fios

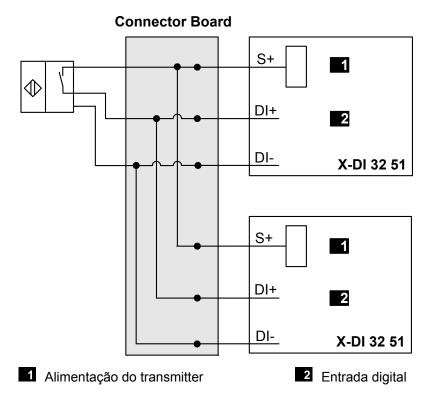
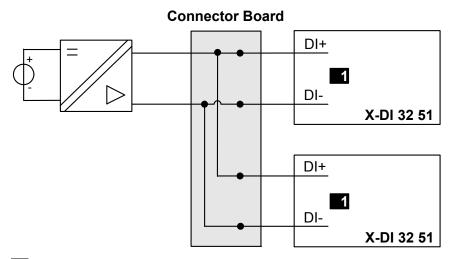


Figura 17: Ligação redundante com iniciador de 3 fios

Página 40 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00



1 Entrada digital

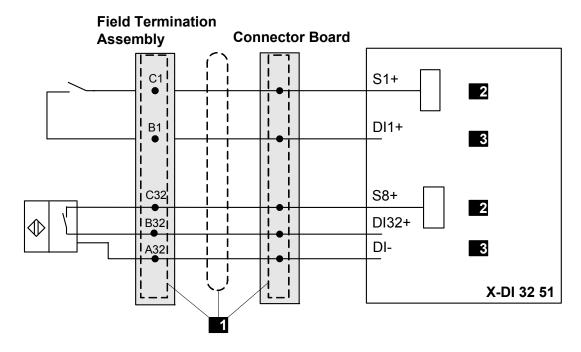
Figura 18: Ligação redundante de uma fonte de sinal digital com alimentação galvanicamente separada

4.4.2 Ligação de transmitter via Field Termination Assembly

A ligação de contatores e transmitters via Field Termination Assembly X-FTA 001 01 ocorre como representado em Figura 19.

Para informações mais detalhadas, veja o Manual HI 801 256 P do X-FTA 001 01.

Utiliza-se a Connector Board X-CB 015 53.



1 Cabo de sistema com conector de cabo 3 Entrada digital

2 Alimentação do transmitter

Figura 19: Ligação via Field Termination Assembly

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 41 de 52

5 Operação X-DI 32 51

5 Operação

O módulo é operado num suporte básico HIMax e dispensa supervisão especial.

5.1 Operação

A operação no módulo em si não está prevista.

Qualquer operação, p. ex., Forcing das entradas digitais, ocorre pelo PADT. Detalhes sobre isso encontram-se na documentação do SILworX.

5.2 Diagnóstico

O estado do módulo é indicado pelos LEDs do lado frontal do módulo, veja Capítulo 3.4.2.

O histórico de diagnóstico do módulo pode ser lido adicionalmente com a ferramenta de programação SILworX. Nos capítulos 4.3.4 e 4.3.5 são descritas as mensagens de diagnóstico mais importantes do módulo.

Se um módulo é colocado em um suporte básico, o mesmo gera durante a inicialização mensagens diagnósticas que indicam disfunções ou valores de tensão incorretos.

Estas mensagens apenas indicam uma falha do módulo se ocorrerem após a transição para a operação de sistema.

Página 42 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

6 Manutenção preventiva

Módulos defeituosos devem ser substituídos por módulos intactos do mesmo tipo ou de um tipo de substituição autorizado.

A reparação do módulo apenas pode ser efetuada pelo fabricante.

Para substituir módulos devem ser observados os requisitos do Manual do sistema HI 801 242 P e do Manual de segurança HI 801 241 P.

6.1 Medidas de manutenção preventiva

6.1.1 Carregar o sistema operacional

No contexto da melhora de produtos, a HIMA continua desenvolvendo o sistema operacional do módulo. A HIMA recomenda aproveitar paradas planejadas do sistema para carregar a versão atualizada do sistema operacional para os módulos.

O carregamento do sistema operacional é descrito no Manual de sistema ou na ajuda Online. Para carregar o sistema operacional, o módulo precisa estar no estado parado STOP.

A versão atual do do módulo encontra-se no Control Panel do SILworX. A placa de identificação mostra a versão no momento do fornecimento, veja Capítulo 3.3.

6.1.2 Repetição da verificação

Módulos HIMax devem ser submetidos a uma repetição da verificação em intervalos de 10 anos. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HI 801 241 P.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 43 de 52

7 Colocação fora de serviço

Puxar o módulo para fora do suporte básico para colocar fora de serviço. Detalhes sobre isso no Capítulo *Instalação e desinstalação do módulo*.

Página 44 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

X-DI 32 51 8 Transporte

8 Transporte

Para a proteção contra danos mecânicos, os componentes HIMax devem ser transportados nas embalagens.

Sempre armazenar componentes HIMax nas embalagens originais dos produtos. As mesmas servem ao mesmo tempo à proteção contra ESD. A embalagem do produto sozinha não é suficiente para o transporte.

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 45 de 52

9 Eliminação X-DI 32 51

9 Eliminação

Clientes industriais assumem a responsabilidade pelo hardware HIMax colocado fora de funcionamento. Sob solicitação é possível firmar um acordo de descarte com a HIMA.

Encaminhar todos os materiais a uma eliminação correta em relação ao meio-ambiente.

Página 46 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

X-DI 32 51 Anexo

Anexo

Glossário

Conocito	Descriçõe
Conceito	Descrição
ARP	Address Resolution Protocol: Protocolo de rede para a atribuição de endereços de rede a endereços de hardware
Al	Analog Input: Entrada analógica
Connector Board	Placa de conexão para o módulo HIMax
COM	Módulo de comunicação
CRC	Cyclic Redundancy Check: Soma de verificação
DI	Digital Input: Entrada digital
DO	Digital Output: Saída digital
CEM	Compatibilidade eletromagnética
EN	Normas européias
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga eletrostática
FB	Fieldbus: barramento de campo
FBS	Funktionsbausteinsprache: linguagem de bloco funcional
FTT	Fault tolerance time: tempo de tolerância de falhas
ICMP	Internet Control Message Protocol: Protocolo de rede para mensagens de status e de falhas
IEC	Normas internacionais para eletrotécnica
Endereço MAC	Endereço de hardware de uma conexão de rede (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (conforme IEC 61131-3), PC com SILworX
PE	Terra de proteção
PELV	
	Protective Extra Low Voltage: Extra baixa tensão funcional com separação segura
PES	Programable Electronic System: Sistema eletrônico programável
PFD	Probability of Failure on Demand: Probabilidade de uma falha ao demandar uma função de segurança
PFH	Probability of Failure per Hour: Probabilidade de uma falha perigosa por hora
R	Read: Ler
Rack-ID	Identificação de um suporte básico (número)
Livre de efeitos	Dois circuitos de entrada estão ligados à mesma fonte (p. ex., transmissor).
de retro-	Uma ligação de entrada é chamada de "livre de efeitos de retroalimentação"
alimentação	se ela não interferir com os sinais de uma outra ligação de entrada.
R/W	Read/Write: Ler/Escrever
SB	Systembus: (módulo do) barramento de sistema
SELV	Safety Extra Low Voltage: Tensão extra baixa de proteção
SFF	Safe Failure Fraction: Fração de falhas que podem ser controladas com segurança
SIL	Safety Integrity Level (conf. IEC 61508)
SILworX	Ferramenta de programação para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	System.Rack.Slot Endereçamento de um módulo
SW	Software
TMO	Timeout
TMR	Triple Module Redundancy: módulos com tríplice redundância
W	Write
W _S	Valor limite do componente total de corrente alternada
Watchdog (WD)	Supervisão de tempo para módulos ou programas. O ultrapassar o tempo
WDZ	do Watchdog, o módulo ou programa entre em parada por erro.
WDZ	Tempo de Watchdog

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 47 de 52

Anexo X-DI 32 51

	_	
Lista de f	figuras	
Figura 1:	Placa de identificação, como exemplo	11
Figura 2:	Diagrama de blocos	12
Figura 3:	Indicador	13
Figura 4:	Vistas	16
Figura 5:	Exemplo de uma codificação	19
Figura 6:	Connector Boards com bornes aparafusados	20
Figura 7:	Connector Boards com conector de cabo	23
Figura 8:	X-CA 001 01 n	25
Figura 9:	Inserir a Connector Board	28
Figura 10:	Aparafusar a Connector Board	29
Figura 11:	Instalar e desinstalar módulo	31
Figura 12:	Ligação com contator ou iniciador de 2 fios	38
Figura 13:	Ligação com iniciador de 3 fios	38
Figura 14:	Ligação de uma fonte de sinal digital com alimentação galvanicamente separada	39
Figura 15:	Ligação de uma fonte de sinal digital sem alimentação galvanicamente separada	39
Figura 16:	Ligação redundante com contator ou iniciador de 2 fios	40
Figura 17:	Ligação redundante com iniciador de 3 fios	40
Figura 18:	Ligação redundante de uma fonte de sinal digital com alimentação galvanicamente separada	41
Figura 19:	Ligação via Field Termination Assembly	41

Página 48 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

X-DI 32 51 Anexo

Lista de t	abelas	
Tabela 1:	Manuais adicionalmente em vigor	5
Tabela 2:	Requisitos de ambiente	8
Tabela 3:	Frequências de piscar dos diodos luminosos	14
Tabela 4:	Indicador de status do módulo	14
Tabela 5:	Indicador de barramento de sistema	15
Tabela 6:	Diodos luminosos do indicador de E/S	15
Tabela 7:	Dados do produto	16
Tabela 8:	Dados técnicos das entradas digitais	17
Tabela 9:	Dados técnicos da alimentação	17
Tabela 10:	Connector Boards disponíveis	18
Tabela 11:	Posição das cunhas de codificação	19
Tabela 12:	Pinagem de Connector Boards com bornes aparafusados	21
Tabela 13:	Características dos conectores de bornes	22
Tabela 14:	Pinagem dos conectores de cabo do cabo de sistema	24
Tabela 15:	Dados de cabo	25
Tabela 16:	Cabos de sistema disponíveis	25
Tabela 17:	Registro Module no Hardware Editor	33
Tabela 18:	O Registro I/O Submodule DO32_51 no Hardware Editor	34
Tabela 19:	Status e parâmetros para cada entrada digital	36
Tabela 20:	Submodule Status [DWORD]	36
Tabela 21:	Diagnostic Information [DWORD]	37

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 49 de 52

Anexo X-DI 32 51

Índice remissivo

Connector Board	18	Diagnóstico	42
Com bornes aparafusados			
Com conector de cabo	23	Indicador de E/S	15
Dados técnicos		Diagrama de blocos	12
Alimentação de iniciadores	17	Função de segurança	10
Entradas	17		
Módulo	16		
		maiodadi de statas de modale	•

Página 50 de 52 HI 801 261 P Rev. 4.00

X-DI 32 51 Anexo

HI 801 261 P Rev. 4.00 Página 51 de 52



HI 801 261 P © 2011 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax e SILworX são marcas registradas da: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemanha Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



